


## SAP Concur、「au PAY」との連携を開始

### ～業務効率化とガバナンス強化の両立、ビジネスキャッシュレスの加速を支援～

出張・経費管理クラウドのリーダーである株式会社コンカー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：橋本 祥生、以下 コンカー）は、au ペイメント株式会社（本社:東京都港区、代表取締役社長：菊池 良則、以下 au ペイメント）が提供する、スマホ決済サービス「au PAY」との連携サービスを発表します。本サービスは2025年2月21日より提供開始となり、2025年3月以降、KDDI 株式会社の本サービスの利用を開始する予定です。

本サービスは「au PAY」の決済データがSAP Concurに連携されるものであり、経費精算申請時の入力負担を大幅に削減します。日付や金額といった経費精算申請時に必要なデータが編集不可能な状態で連携されるため、申請時の誤入力や不正を防止、業務効率向上と企業のガバナンス強化を実現します。さらに「au PAY」は、Ponta ポイント、クレジットカード、銀行口座に加え、ATM等の現金チャージといった豊富なチャージ手段に対応しており、ユーザーにとって利便性の高い決済環境が整備されているため、ビジネスキャッシュレスの加速を支援します。

#### <SAP Concur と au PAY の連携による主な効果>

SAP Concur と au PAY の連携による主な効果		
<b>スマートフォンのみで支払い可能</b>  スマートフォンから「au PAY アプリ」1つで、店舗、オンライン、請求書の支払いが可能となりキャッシュレスが推進されます *au契約者でなくとも利用可能	<b>業務効率化・ペーパーレス化実現</b>  オンライン上で「SAP Concur」に「au PAY」の決済データが連携され、紙面による精算関連書類の提出や申請内容の記入が不要に	<b>ガバナンス強化</b>  「au PAY」からデータが直接連携されるため、入力ミスや改ざんを防ぎ、ガバナンスを強化

コンカーは今後もサービスの拡充を通じて、日本企業の生産性向上、競争力強化に貢献します。

#### ■au ペイメント株式会社について

スマホ決済サービス「au PAY」を中心とした決済・金融体験をワンストップで提供するため、「au PAY」のプラットフォームを支え、資金移動型、前払式支払手段型サービスの登録事業者として活動しています。また、サーバー管理型電子マネー「WebMoney」の発行・販売及び電子決済サービスの提供を行っています。「WebMoney」は、オンラインゲーム、ソーシャルゲーム、音楽、映像など、PCやケータイ、スマートフォンにおけるデジタルコンテンツやECサイトで個人情報を入力することなく、「かんたん・安全・便利」なお支払い手段として広くご利用いただいています。

公式ホームページ：<https://www.au-payment.co.jp/>

au PAY について、詳しくはこちら (<https://aupay.wallet.auone.jp/>) をご確認ください。

#### ■株式会社コンカーについて

世界最大の出張・経費管理クラウド SAP Concur の日本法人で、2010年10月に設立されました。

『Concur Expense (経費精算・経費管理)』・『Concur Travel (出張管理)』・『Concur Invoice (請求書管理)』を中心に企業の間接費管理の高度化と従業員の働き方改革を支援するクラウドサービス群を提供しています。

コンカーの詳細については [www.concur.co.jp](http://www.concur.co.jp) をご覧ください。

#### ■SAP Concur について

SAP Concur は、出張、経費、請求書管理を統合したソリューションを提供する世界有数のブランドであり、これらのプロセスの簡素化と自動化を追求しています。高い評価を得ている SAP Concur のモバイルアプリは、社員の出張をサポートし、経費を自動で入力し、請求書の承認を自動化します。AI を使いリアルタイムのデータを統合、分析することで、効率的な支出管理を行うことが可能です。

SAP Concur のソリューションは、手間の掛かる作業をなくし、お客様の業務効率化に貢献、最高の状態でビジネスを進めることができるようサポートします。詳細は [concur.com](http://concur.com) または SAP Concur ブログをご覧ください。

SAP、SAP ロゴ、記載されているすべての SAP 製品およびサービス名はドイツにある SAP SE やその他世界各国における登録商標または商標です。またその他記載された会社名およびロゴ、製品名などは該当する各社の登録商標または商標です。

© 2025 SAP SE または SAP 関連会社。無断複写・転載を禁じます。この資料に関する使用条件、免責条項、開示、または制限については、[www.sap.com/legal-notice](http://www.sap.com/legal-notice) の法的通知を参照してください。